

求人情報

企業コード:16414 ジョブコード:20240406-006-01-039

マネージャーレベル

ポジション名	《東京/武蔵村山》【生産管理・調達】半導体製造装置の専門メーカー
この求人情報の取扱い会社	株式会社 リクルート（リクルートエージェント / Recruit Agent）
企業名	(株)新川
掲載開始・更新	2024-05-31 / 2024-06-04
職 種	事務系 - 物流/資材/購買
業 種	半導体・電気・電子部品メーカー
勤務地	アジア 日本 東京都
仕事内容	<p>当社半導体製造装置の増産を背景に、部品発注先のサプライヤー様への発注、納期管理や交渉など役割分担しながら進めます。</p> <p>組織としては、新規サプライヤーの開拓や仕入れ値交渉・在庫管理なども課題となります。そのため、改善に向けた社内外への提案活動などもお任せしていきます。</p> <p>【働き方】 想定残業時間20?30時間程度 【採用背景】 次世代を担う人材の採用</p>
企業について(社風など)	<p>半導体の製造に不可欠なボンディング（結線）装置の研究開発、製造、販売を行う。世界の主要半導体メーカーを顧客とし、主力のワイヤボンダでは高いシェアを保有。高い技術開発力を持ち、会社設立から50年以上、半導体の技術の進化を支えてきた歴史を持つ。</p> <p>従業員数 268名</p>
応募条件	<p>【必須】 調達経験や営業経験など、社内外の方への交渉を得意とされる方、および将来的なタイ工場への駐在に抵抗がない方 【歓迎】 部品や材料の生産管理・調達経験、サプライヤー管理のご経験をお持ちの方</p> <p>★半導体ボンディング装置のパイオニア企業です★ 1970年代後半、これまで人の手で行われていたワイヤボンディング（半導体製造における後工程作業）の全自動化に成功したのは当社です。海外製の後続製品もございますが、品質面で高い評価を頂戴しているため、追隨を許さず確固たる地位・シェアを確立しています。 今後は新機種開発に注力し、シェアの維持向上に努めていきます。</p>
英語能力	ビジネス会話 (TOEIC 735-860)
日本語能力	流暢（日本語能力試験1級又はN1）
年 収	日本・円 400万円 ～ 650万円
休 日	年間休日 123日
契約期間	正社員